

光电芯片四面检测分选设备采购项目
中标结果公示

1. 项目名称：光电芯片四面检测分选设备采购项目
2. 采购编号：ZBCG-JZX202608-01
3. 采购方式：公开招标
4. 招标单位：武汉九州芯技术有限公司
5. 中标单位：湖南奥创普科技有限公司
6. 中标金额：不含税人民币 2, 200, 000. 00（大写：贰佰贰拾万元整）
7. 公示期：2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 18 日
8. 详情查看：详情请登录四川九州投资控股集团有限公司官网查看

招标人：武汉九州芯技术有限公司

2026 年 9 月 16 日

联系人：吴女士 18565890785